

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称 及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 11 月 20 日（周四）下午 15:40~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
上市公司 接待人员姓名	董事，副总裁周庚申 副总裁,财务负责人莫尚云 董事会秘书钟彦
投资者关系活 动主要内容介 绍	1、公司与广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案关联度大不大？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将密切关注宏观经济与政策动向，力求为公司和股东创造长期、稳定的价值。感谢您的关注！ 2、截止11月20日股东数量是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！截至2025年11月10日，公司股东户数为230,106户。感谢您的关注！ 3、合肥二期工厂的HBM3封测产线，是否已经正式商用？ 答：尊敬的投资者，您好！作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺

能力和测试软件开发能力。同时，公司密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势。感谢您的关注！

4、请问周总，贵公司的存储芯片封装是属于技术等级比较高的，在行业中存在技术壁垒，具有一定的护城河，还是一般封装企业都可以做，只要投入资本，设备，就可以无限扩大产能随便生产？公司芯片产线现在是满负荷生产，还是只使用一半产能，产线利用率不高？现有订单排到2026全年，还是2025年订单就消化，2026年还要继续挖掘客户？

答：尊敬的投资者，您好！存储芯片封装在行业中存在较高的技术壁垒。作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。公司目前深圳、合肥封测处于满产状态，并根据客户近期需求在扩产。公司一直密切关注客户动态，并始终基于对行业趋势与市场需求的动态研判，进行有利于公司长远发展的产能布局。感谢您的关注！

5、近期公司有并购重组购买资产计划吗？将上下游产业完整化

答：尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将根据相关规定履行信息披露义务。感谢您的建议！

6、公司对沛顿的剩余股权有无收购计划？

答：尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将根据相关规定履行信息披露义务。感谢您的关注！

7、请问董秘公司如何做好市值管理

答：尊敬的投资者，您好！公司将通过不断提升经营质量、优化信息披露、加强投资者沟通、强化投资者回报等手段，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。感谢您的关注！

8、公司目前的存货如何？周期如何？在手订单如何？存储大客户下的订单占比多少？

答：尊敬的投资者，您好！截至2025年9月30日，公司存货为24.42亿元，较上年末降低了7.15%。公司的客户信息属于公司与客户之间的保密约定内容。感谢您的理解与关注！

9、您好，首先恭喜公司前三季度业绩表现亮眼，尤其存储业务增长，我们有一些问题希望深入了解： 1. 存储涨价周期中，在HBM等高附加值产

品放量的情况下，存储板块毛利率是否有望进一步突破 2. 合肥、深圳两地存储封测产能利用率是否提高或者满载，请问2026年是否有明确的新产能扩张计划 3. 公司是目前国内少数能量产HBM封测的企业之一，是否方便披露HBM3认证进度、良率水平、主要客户。 非常感谢~

答：尊敬的投资者，您好！公司具体经营业务情况请关注公开披露的信息。公司目前深圳、合肥封测处于满产状态，并根据客户近期需求在扩产，公司一直密切关注客户动态，并始终基于对行业趋势与市场需求的动态研判，进行有利于公司长远发展的产能布局。感谢您的关注！

10、高管你好！公司既然作为龙头企业，对比通富微电和长电科技的优势在哪？公司跟国内和国际头部存储企业如长江存储，长鑫存储，西部和希捷有深度合作，目前给这些头部提供封测的产能如何？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。公司的客户信息属于公司与客户之间的保密约定内容。感谢您的理解与关注！

11、公司经营状况如何？近期为什么持续下跌？有没有市值管理？

答：尊敬的投资者，您好！公司经营正常。公司高度重视自身价值提升和股东价值回报，持续做好生产经营工作，通过实际业绩回馈股东，切实保障中小投资者的权益。感谢您的关注！

12、董秘你好！公司作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。为什么总是说在封测环节主要收取的是加工费？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。封测价格根据市场情况进行调整。谢谢！

13、沛顿半年报以后是否营收利润大幅增长？

答：尊敬的投资者，您好！公司具体经营业务情况请关注公开披露的信息。感谢您的关注！

14、为什么你老是说深科技存储芯片只收取加工费

答：尊敬的投资者，您好！作为国内高端存储芯片封测的龙头企业，

	公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力。感谢您的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 20 日